**盛科网络（苏州/南京）2021校园招聘**

**国家集成产业大基金投资**

**高端芯片厂商**

**关于盛科**

盛科网络（苏州）有限公司是2005年1月成立于苏州工业园区的高新技术企业，南京盛科网络有限公司是其下属全资子公司。公司有员工300余人，从事以太网核心芯片以及基于该芯片交换机的设计和研发，是全球为数不多的网络芯片厂商之一。

“用芯链接世界，创新引领未来”，盛科系列交换芯片在企业网、5G承载和边缘计算已经具备扎实的产品、客户和市场基础，并在全力投入超大规模数据中心网络交换领域。

【工作地点】苏州，处于新加坡工业园区CBD区域，工作和生活环境媲美硅谷。

南京，处于国家级江北新区研创园，期待与你共筑新未来。

【成长空间】完善的导师制度和培训体系，公司设有盛科大学。并为每位新员工指派专属导师，导师手把手教你从小白成长为合格的工程师。同时，每位员工都有机会在不同岗位轮岗锻炼，充分拓展你的能力空间。

【薪资福利】极具竞争力的薪资，享受最高住房公积金比例24%。  
【文化氛围】专为拒绝平庸的人创设的梦工厂，和最棒的伙伴一起实践你的奇思妙想；Happy Hour，走湖，骑行，登山；我们期待有自信，有灵气，有决心的你！

**网申：**

联系方式：（请有意向的同学发简历、成绩单到以下邮箱）

Email： [jobs@CentecNetworks.com](mailto:jobs@CentecNetworks.com)

电话：15895572073

**招聘宣讲会行程：**

**东南大学（四牌楼）**

**宣讲会：3/11 周四 18:00**

**笔   试：3/11 周四 18:30**

**地   点：中山院111**

**面向专业**

理工科专业（通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等）

**需求岗位**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **需求人数** |
| **1** | **芯片研发工程师** | **30** |
| **2** | **芯片后端工程师** | **15** |
| **3** | **硬件工程师** | **15** |
| **4** | **电子工程师** | **15** |
| **5** | **嵌入式开发工程师** | **15** |
| **6** | **软件工程师(驱动，协议，操作系统)** | **15** |
| **7** | **测试工程师** | **15** |
| **8** | **技术支持工程师** | **10** |

**芯片研发工程师 （苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

1. 根据模块的功能和性能需求，编写测试代码，测试模块的功能和性能是否符合规格要求；

2. 提交问题单，撰写测试报告。

岗位要求：

1. 具备基本的编程知识和数据结构知识；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

具备以下技能者优先考虑：

熟悉数电、模电、单片机开发技术。

**芯片后端工程师（苏州/南京）**

教育背景：

微电子，半导体材料和电子工程相关专业本科及以上学历。

工作职责：

1. 根据规格要求，完成BLOCK级别的布局布线；

2. 根据时序要求，完成BLOCK级别的时钟树设计和时序收敛；

3. 完成BLOCK级别的形式验证, LVS/DRC检查。

岗位要求：

1. 有较强的数字电路基础；

2. 具备基本的编程知识和数据结构知识；

3. 具有较强的沟通和学习能力。

具备以下技能者优先考虑：

有实际使用自动布局布线EDA工具的经验，完成过模块级的布局布线和时序收敛。

**硬件工程师（苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

根据需求分析研究设计硬件设计方案，制定项目Schedule并按照Schedule有效执行项目。

工作内容：

1. 需求技术评估及设计方案编写；

2. 电子电路设计，CPLD/FPGA设计；

3. 板卡硬件功能调试和性能测试。

岗位要求：

1. 了解数电、模电、单片机开发技术者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**电子工程师（苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

1. 负责公司交换芯片驱动开发、测试工作；

2. 参与交换芯片设计和验证工作；

3. 参与交换机产品研制工作。

岗位要求：

1. 了解数电、模电、单片机开发技术者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**嵌入式开发工程师 （苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

1. 负责公司芯片配套软件的研发及商用过程中的功能、性能、可靠性等问题的定位解决；

2. 负责公司芯片配套软件新技术的预研和产品实现，提升产品优势；

3. 负责前瞻技术的跟踪调研和产品创新。

岗位要求：

1. 了解数电、模电、单片机开发技术者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**软件工程师(驱动，协议，操作系统) （苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

1. 负责交换机产品相关软件的开发工作；

2. 负责交换路由领域前沿技术的跟踪调研和产品创新；

3. 参与公司新一代芯片的设计和验证工作。

岗位要求：

1. 了解Linux系统者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**测试工程师（苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

 1. 参与自研芯片及交换机系统的设计和评审；

 2. 负责自研芯片及交换机系统的功能、性能及解决方案的验证，跟踪发现的问题，输出测试报告；

 3. 参与自研芯片及交换机系统的售前方案的制定、验证及客户支持工作。

岗位要求：

1. 对计算机网络、云计算、数据中心等有浓厚的兴趣；

2. 具有较强的沟通学习和动手能力。

**技术支持工程师（苏州/南京）**

教育背景：

理工科专业，本科及以上学历。

工作职责：

1. 负责芯片/交换机推广和客户培训，技术交流，提供应用解决方案；

2. 解决客户产品使用中遇到的技术问题；

3. 负责客户和公司研发部门的反馈和沟通。

岗位要求：

1. 有网络/C语言/电子电路设计基础者优先；

2. 能不定期出差；

3. 具有较强的沟通和学习能力。

**盛科网络为您提供广阔的发展空间，我们期待您的加盟！**

**联系方式：（请有意向的同学发简历、成绩单到以下邮箱）**

**Email：** [**jobs@centecnetworks.com**](mailto:jobs@centecnetworks.com)

**电话：15895572073**

**网址：**[**www.CentecNetworks.com**](http://www.CentecNetworks.com)